

S1YB60**600V 0.4A****特長**

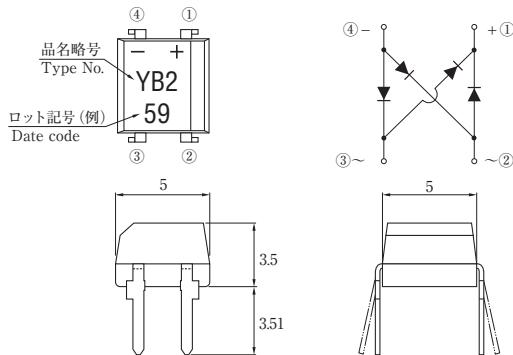
- ・小型 DIP パッケージ
- ・耐久性に優れ高信頼性

Feature

- ・Small-DIP
- ・High-Reliability

■外観図 OUTLINE

Package : 1Y

Unit : mm
Weight : 0.22g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

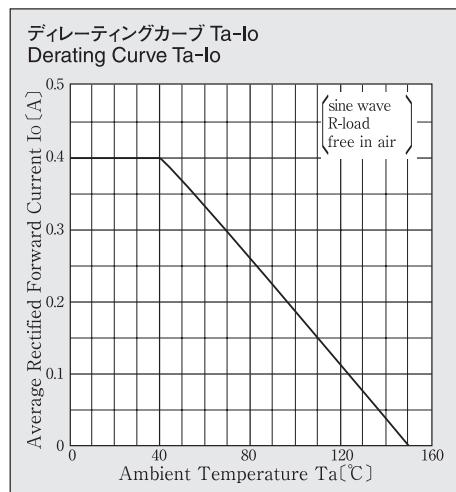
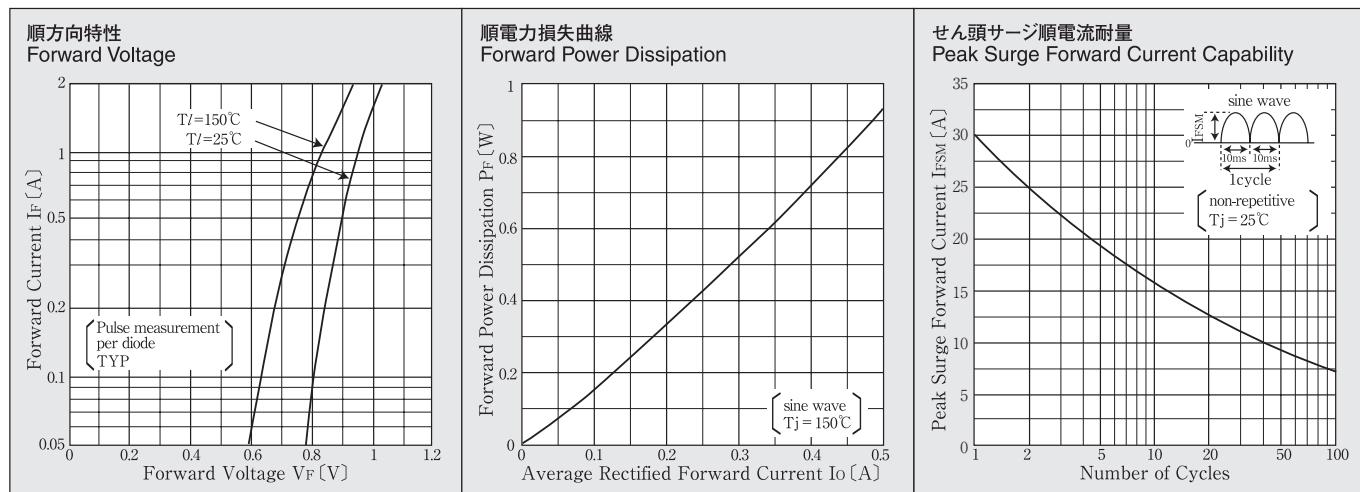
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_f = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1YB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600 ($V_{RSM} = 700\text{V}$)	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_a = 40^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_a = 40^\circ\text{C}$		0.4	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		30	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$, 1 素子当たりの規格値 per diode		4.5	A ² s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_f = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =0.2A, バルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , バルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 20	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 150	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.